

## 実装プロセステクノロジー展2011 出展のご案内

この度の東日本大震災によりお亡くなりになられた方々には謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被災されました方々には被災地の一日も早い復旧復興を心よりお祈り申し上げます。

おかげ様で弊社の生産設備は通常体制で稼働しております。

さて、弊社は来る6月1日から3日まで東京ビッグサイトにて開催されます、「実装プロセステクノロジー展」に出展致します。今回は「省エネと高信頼性接続」をテーマに、お客様の要求にお応えする最先端のはんだ材料と装置を展示致します。

ご多忙とは存じますが、ご来場賜り 弊社製品をご高覧下さいます様、ご案内申し上げます。

千住金属工業株式会社  
社長 長谷川 永悦

### 【出展品のご案内】 東4ホール 4A-05

#### はんだ付け装置

##### 省エネリフロー炉

##### ECO REFLOW SNR-725GT



##### セル生産、混合生産対応 コンパクト ラウンド式局所はんだ付装置



#### はんだ付け材料

##### 良好な濡れ性を有する ハロゲンフリーやに入りはんだ



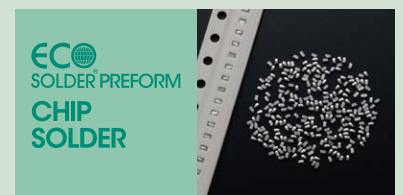
##### 低コストと高信頼性を実現 次世代の低銀HFソルダペースト



##### 実装温度の低温化が可能 高強度車載用はんだ



##### 必要なランドにはんだを補充 自動搭載仕様はんだ



※上記以外にも、さまざまな最先端材料を紹介致します。

© 2011 SMIC